# モジュラーマルチレベルコンバータの

## 半導体素子の損失定式化及びインダクタンス設計法

門嶋 祥之・中西 俊貴・伊東 淳一(長岡技術科学大学)

#### 1. はじめに

近年,マルチレベル電力変換器の一つであるモジュラ ーマルチレベルコンバータ(以下 MMC)が注目され,様々 なアプリケーションへの適用が提案されている.しかし, MMC の損失や回路パラメータについての言及がなく, 設計法が確立されていない.本論文では,MMC の半導 体素子の損失計算法及びバッファリアクトルのインダク タンス設計法を確立したため報告する.

#### 2. 動作原理

図1に MMC を用いた三相インバータを示す. 主回路 は、チョッパセルとバッファリアクトルにより構成され る. 各セルの出力電圧を PWM 制御することで相電圧 v を制御し、セル数 n の場合、相電圧はゼロ電圧を含め、 (n+1)レベルの PWM 波形となる<sup>(1)</sup>.

#### 3. 半導体素子の損失計算法

損失計算の前提条件として、リプル電圧による影響を 取り除くため、各チョッパセルのコンデンサは一定の指 令値電圧に保たれていると仮定する.よって、全コンデ ンサを理想電圧源に置き換えて損失計算法を検討する.

各セルのアーム電流とスイッチングパターンは共通であるため、各セルの半導体素子の損失は等しくなる.したがって、1 セルの半導体素子の損失を導出すれば良い. セル1つあたりの損失 *P*<sub>cell</sub> は(1)式にて求められる.

 $P_{Cell} = P_{U_SW_Con} + P_{U_SW_Sw} + P_{U_FWD_Con} + P_{U_FWD_R\alpha} \cdots (1)$ 

 $+ P_{L\_SW\_Con} + P_{L\_SW\_Sw} + P_{L\_FWD\_Con} + P_{L\_FWD\_Rac}$ 

ここで、 $P_{U_{SW}Con}$ : 上側 SW の導通損失、 $P_{U_{SW}Sw}$ : 上 側 SW のスイッチング損失、 $P_{U_{FWD}Con}$ : 上側 FWD の導 通損失、 $P_{U_{FWD_Rec}}$ : 上側 FWD のリカバリ損失、  $P_{L_{SW}Con}$ : 下側 SW の導通損失、 $P_{L_{SW}Sw}$ : 下側 SW のス

イッチング損失, $P_{L_FWD\_Con}$ :下側 FWD の導通損失,  $P_{L_FWD Rec}$ :下側 FWD のリカバリ損失である.

導通損失の周期平均値  $P_{Con}$ は素子のオン電圧  $v_{on}$ と素子に流れる電流  $i_{on}$ から導出することができ、(2)式より 導出することができる.

 $P_{Con} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} v_{on} i_{on} d\theta \qquad (2)$ 

スイッチング損失及びリカバリ損失の周期平均値 *P<sub>Sw</sub>*, *P<sub>Rec</sub>はスイッチング*一回あたりの損失 *e* とキャリア周波 数*f<sub>c</sub>*から導出することができ,(3)式より導出することが できる.なお,*e*はセルの直流電圧 *V*,素子に流れる電 流の平均値 *I*に比例すると仮定し,損失測定時の電圧 *V<sub>d</sub>* と電流 *I<sub>d</sub>で基準化している*.

 $P_{S_{W}(Rec)} = \frac{VIe}{V_d I_d} f_c \cdots (3)$ 

図2に損失と効率について、回路シミュレーションに より求めた値と(2),(3)式より導出し,(1)式により推定し た理論値との比較結果を示す.図2より,損失計算にお



Fig.2 Semiconductor loss and efficiency of the MMC. いてシミュレーション結果と計算結果の最大誤差率は 3.4%であり,理論式の妥当性を確認した.

#### 4. バッファリアクトル設計法

回路の仕様として  $V_{dc}$ :入力電圧, S:電力容量, n: セル数, a:変調度,  $\cos \varphi$ :力率,  $f_{out}$ :出力周波数,  $f_c$ :キャリア周波数を決定すると, バッファリアクトル に流れる最大電流  $I_{max}$ は一意に決定し, それに対する許 容リプル率x(0~1)を決定することにより(4)式にてバッフ ァリアクトルのインダクタンス  $L_b$ を一意に決定できる.

$$L_b = \frac{V_{dc}}{n^2 f_c x I_{\text{max}}} \tag{4}$$

### 5. まとめ

MMC の半導体損失の理論式はシミュレーションと比較し, 誤差率 3.4%により妥当性が確認できた.また, バッファリアクトルのインダクタンスを一意に決定する設計法を提案した.今後は, MMC の半導体素子の損失の理論式の妥当性を実機実験によって確認する予定である.

(1) 萩原, 赤木: 電学論 D, Vol. 128, No. 7, (2008)